

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-030

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 关于举办投资者开放日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者沟通交流，解答投资者关心的各类问题，倾听投资者的意见和建议，便于广大投资者全面、深入地了解海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营情况，公司拟举办投资者开放日活动，现将有关事项公告如下：

一、**活动时间**：2024年4月12日（周五）9:00-16:45

二、**活动地点**：湖北省武汉市江夏区邢远长街21号武汉金盘智能科技绿色产业园。

三、**邀请对象**：公司投资者

四、**活动方式**：现场参观武汉金盘智能科技绿色产业园。

五、**出席人员**：公司相关领导及工作人员

六、**预约方式**：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者于2024年4月9日17:00前点击链接：<https://s.comein.cn/Akb2Q>进行预约报名或者通过扫描下述二维码进行预约报名，因条件限制，本次现场参观活动仅限60个名额，额满为止。



公司收到来访投资者发送的报名信息，核查后将向报名成功的投资者以短信形式反馈报名回执予以确认，该回执将作为投资者参加活动凭证。

七、联系方式：

联系人：金霞

联系电话：0898-66811301-302

邮箱：info@jst.com.cn

八、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者请携带本人身份证原件及复印件、机构相关证明文件及其复印件，公司将对投资者的上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

2、公司将按照相关法律法规的规定，做好活动接待的登记及安排投资者签署《承诺书》。

3、参加活动人员的食宿、交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年4月4日